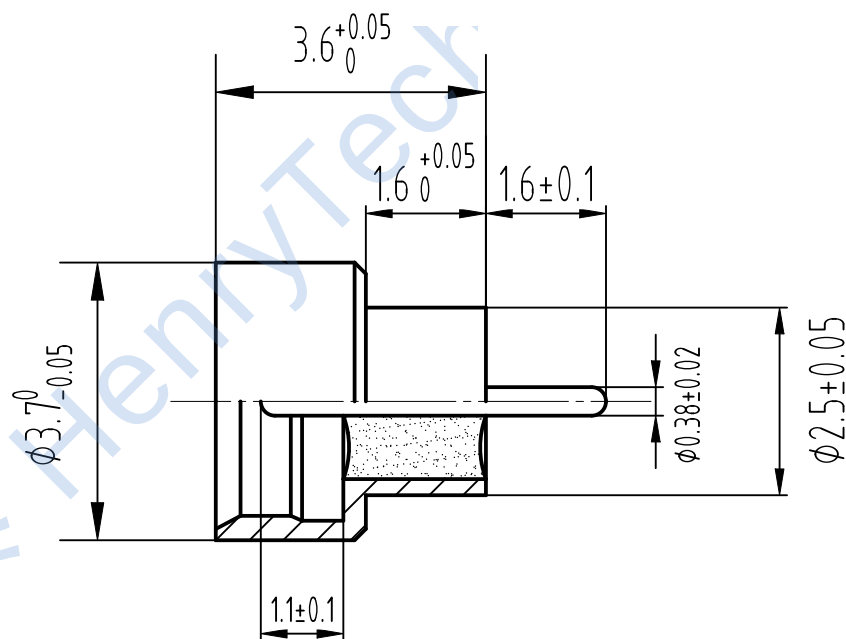




技术要求：

1. 特性阻抗：50 Ω
2. 频率范围：DC ~ 40GHz
3. 驻波比： ≤ 1.2
4. 插入损耗： $\leq 0.2\text{dB}$
5. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{MHz}@500\text{V}$
6. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
7. 使用寿命： ≥ 500 次
8. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3 / \text{S}$
9. 温度范围：-65 ~ +155
10. 镀层厚度： $\geq 1 \mu\text{m}$ 硬金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						组合壳体				HN-SMP(M)-JHD-L	
										成都恒利泰科技有限公司	
标记	处数	更改文件号		签字	日期					 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
设计	M	标准化			图样标记		重量	比例			
								2:1			
审核											
工艺		日期			共 页		第 页				